第一伸銅科技股份有限公司
109年度法人說明會

109年11月17日

免責聲明

- 本簡報之資料陳述係基於本公司對於未來營運之假設，屬於前瞻性之陳述，具有風險性和不確定性，故實際經營結果可能與該上述之前瞻性陳述有實質性差異。
- 除法律規定外，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，本公司均不承擔更新任何前瞻性陳述之義務。

目　　錄

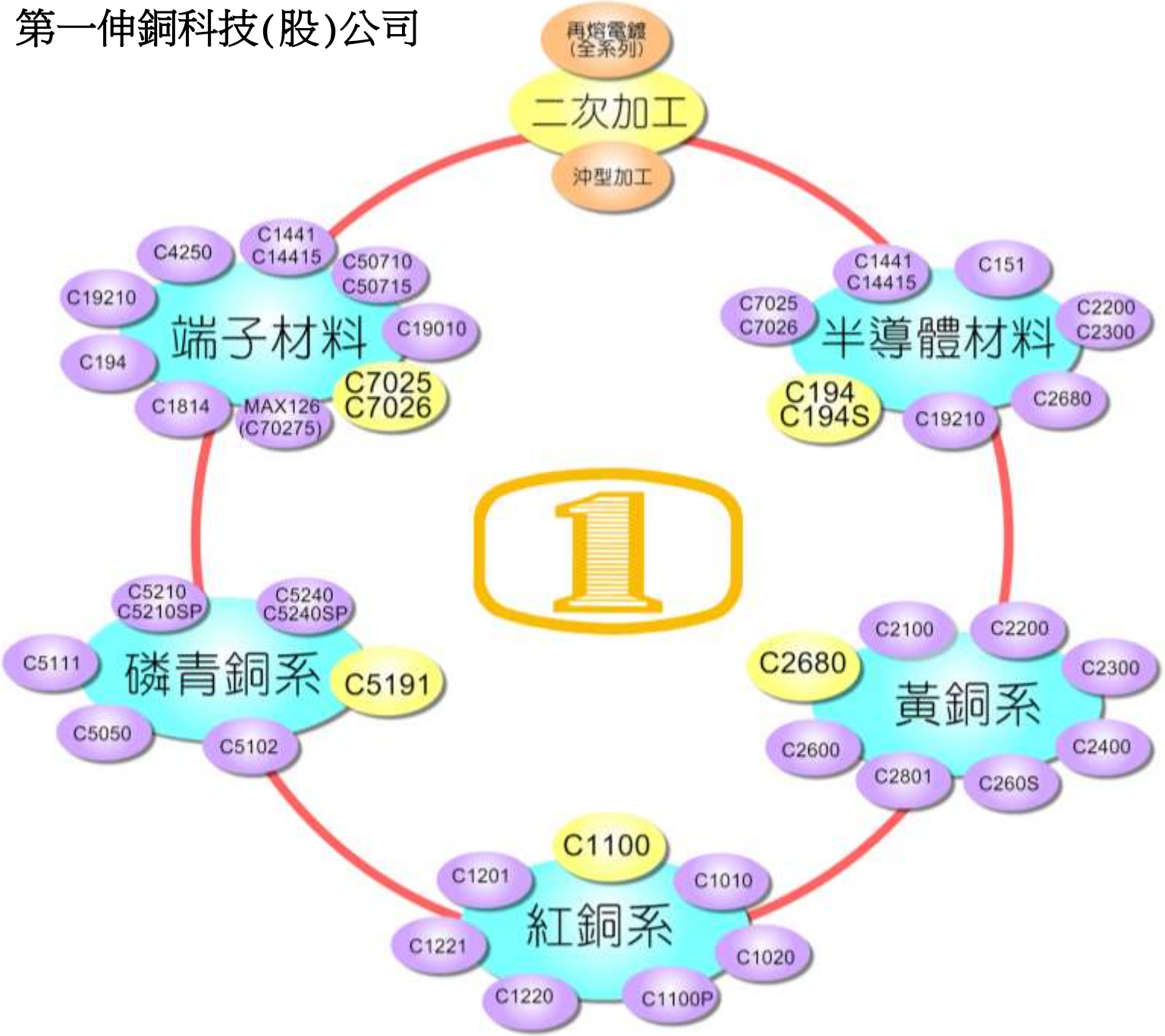
◆綜合損益表----------P4
◆產品種類----------P5
◆LME銅價走勢---------P6
◆營業市場----------P7～10

綜合損益表- 109年及108年1月1日至9月30日

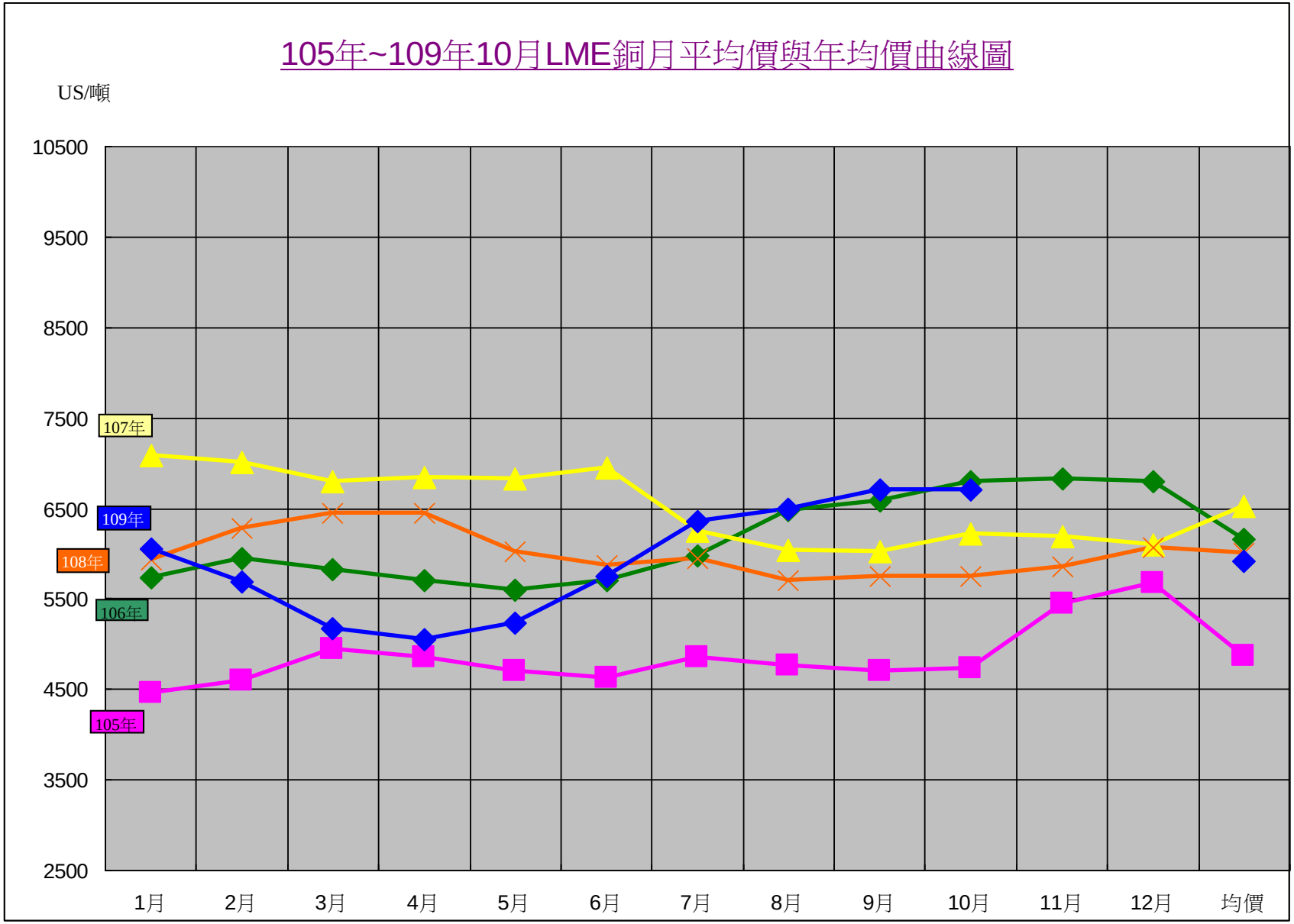
單位：新台幣千元

項　　目	109年 1~9月	%	108年 1~9月	%	差異%
營業收入	1,638,907	100	1,902,401	100	(14)
營業毛損	(76,081)	(5)	(89,767)	(5)	15
營業淨損	(116,623)	(7)	(130,198)	(7)	10
營業外收入及支出	113,744	7	18,094	1	529
稅前淨損	(2,879)		(112,104)	(6)	97
所得稅費用					
本期淨損	(2,879)		(112,104)	(6)	97
普通股每股虧損(元)	(0.01)		(0.31)		

第一伸銅科技(股)公司

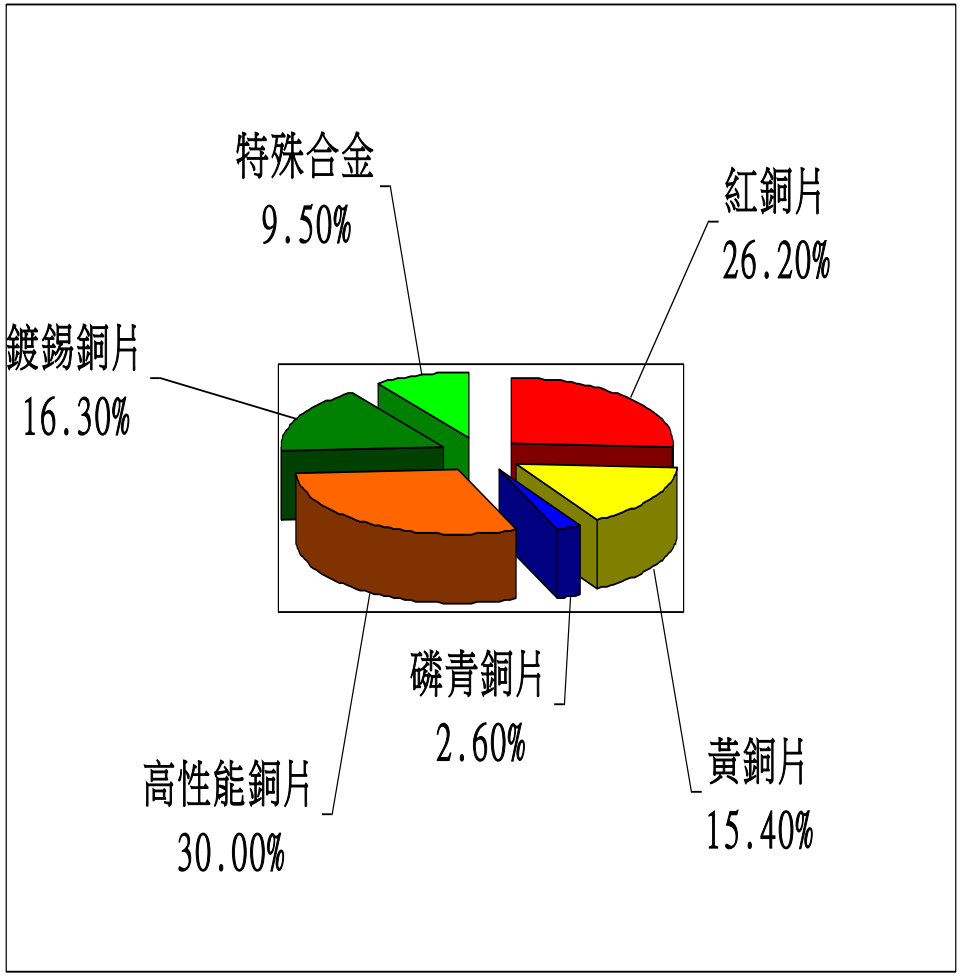

再熔電鍍
(全系列)
二次加工
沖型加工
端子材料
C4250
C1441
C14415
C50710
C50715
C19210
C19010
C194
C7025
C7026
C1814
MAX126
(C70275)
半導體材料
C1441
C14415
C151
C7025
C7026
C2200
C2300
C194
C194S
C2680
C19210
磷青銅系
C5210
C5210SP
C5240
C5240SP
C5111
C5191
C5050
C5102
黃銅系
C2100
C2200
C2680
C2300
C2600
C2400
C2801
C260S
紅銅系
C1100
C1201
C1010
C1221
C1020
C1220
C1100P

第一伸銅科技(股)公司


105年~109年10月LME銅月平均價與年均價曲線圖
US/噸
10500
9500
8500
7500
6500
5500
4500
3500
2500
107年
109年
108年
106年
105年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
均價

營業市場

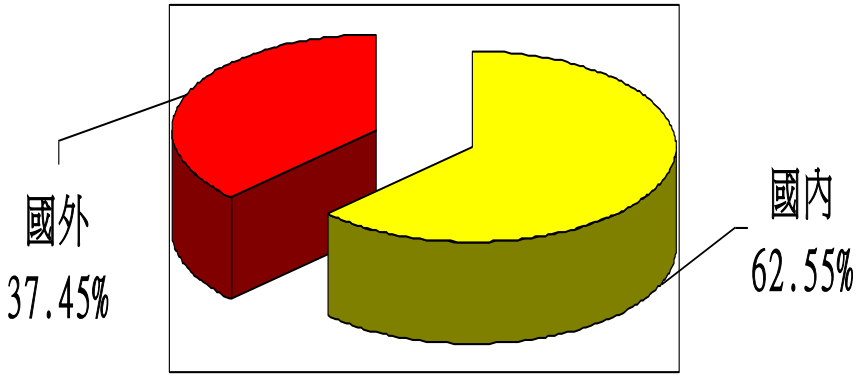
一、 各主要產品所占銷售比



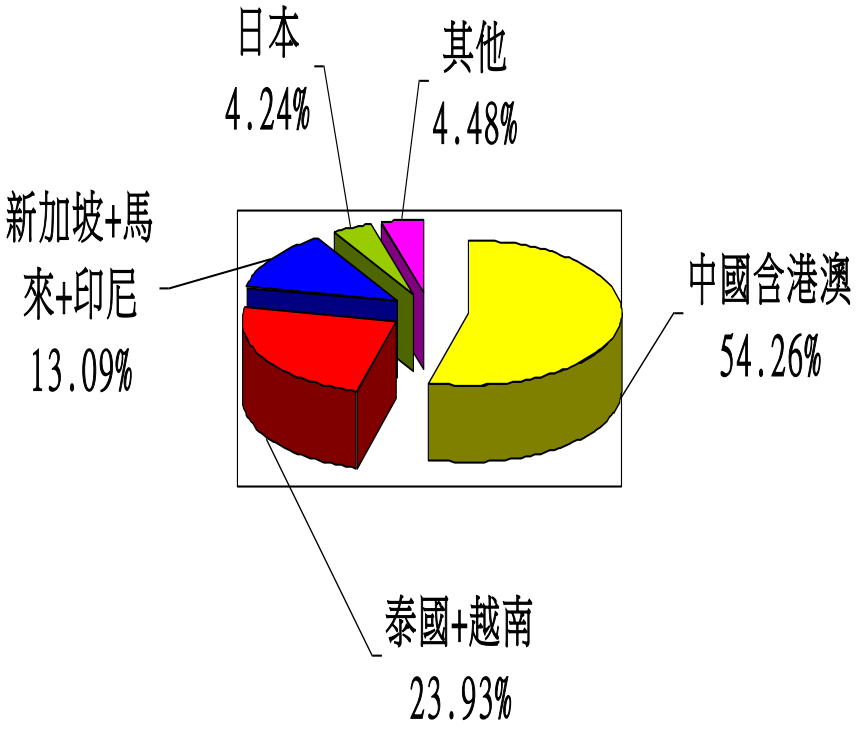
項次	產品別	占比(%)
1	紅銅片	26.20
2	黃銅片	15.40
3	磷青銅片	2.60
4	高性能銅片	30.00
5	鍍錫銅片	16.30
6	特殊合金	9.50
7	合計	100

二、 國內外銷售比與國外區域各國銷售比

國內外銷售比



國外區域各國銷售比



三、 主要產品用途趨勢

- 5G通訊基地台散熱用：C19210/C1020/C1814。
- 5G智慧型手機散熱板：C1814/C14415/C7025。
- 5G智慧型手機TYPE C接頭：C1814/C7025/C14415。
- 電動汽車充電樁：C1814。
- 電動汽車蓄電池：C1020/C1100。
- DDR 4、DDR 5記憶卡：C7025。
- CPU均熱片 ：C1020/C1100。
- 半導體材料：C194/C19210/C7025/C151。
- LED用材料：C194/C19210。
- 汽車連接器：
  鍍錫材C2600/C194/C4250/C2100/C7025/C1901/C50715。
  裸材C4250/C19210。
- 電動工具蓄電池：鍍錫材C50715/C50710。
- 消費性電子材料：鍍錫材C2680/C5191/C5210。

四、 產銷與市場結合發展方針

- Etching製程專用於半導體IC材料。
- 研製應用於手機與平板筆電之熱導板(Vapor Chamber)。
- 研發高散熱、高耐軟化鋯銅新合金材料。
- 研發高導電、高強度鉻鋯銅新合金材料。
- 合金銅板薄化生產，新製程開發，把現有做到0.1^{t}mm製程再薄化至0.06^{t}mm，甚至到0.025^{t}mm壓延銅箔。
- 銅板二次加工，C2600與C2200沖製品推廣。